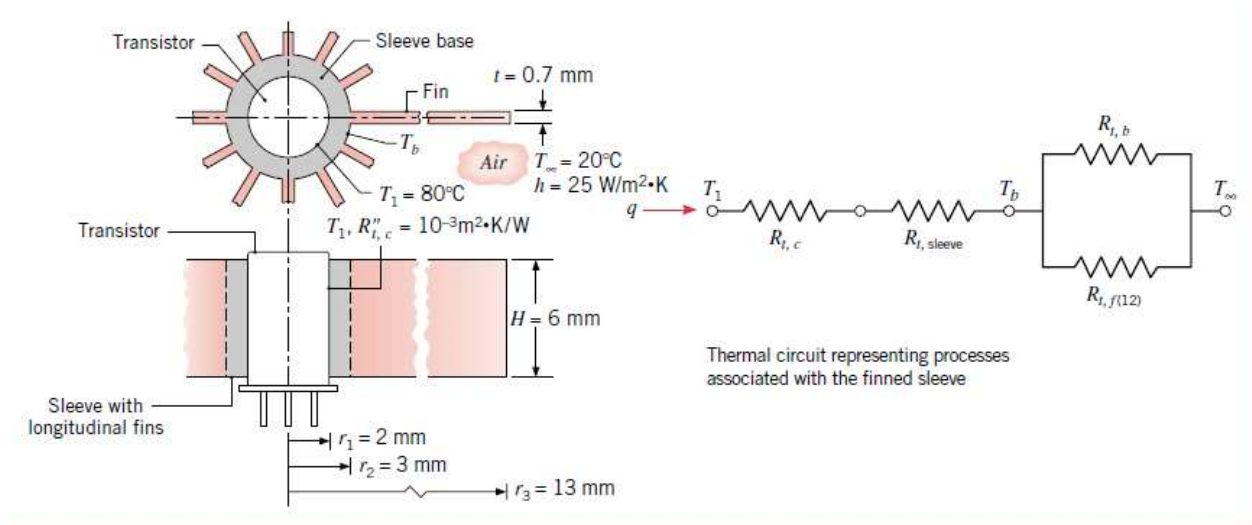


مساله: به منظور افزایش انتقال گرما از یک ترانزیستور، آن را در یک غلاف آلومینیومی ($k = 200 \text{ W/m}\cdot\text{K}$) که دارای ۱۲ پره طولی یکپارچه با آن است جا می‌زنند. شعاع و ارتفاع ترانزیستور به ترتیب $r_1 = 2 \text{ mm}$ و $H = 6 \text{ mm}$ است؛ پره‌ها به طول $L = r_3 - r_2 = 10 \text{ mm}$ و ضخامت یکنواخت $t = 0.7 \text{ mm}$ می‌باشند. ضخامت پایه غلاف $r_2 - r_1 = 1 \text{ mm}$ و مقاومت تماسی غلاف/ترانزیستور $R''_{t,c} = 10^{-3} \text{ m}^2\text{K/W}$ است. هوا در شرایط $T_\infty = 20^\circ\text{C}$ و ضریب جابجایی تقریباً یکنواخت $h = 25 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ از روی سطوح پره‌ها جریان دارد. با فرض انتقال گرمای یک بعدی در راستای شعاعی، مدار مقاومتی سیستم در سمت راست شکل زیر نمایش داده شده است:



Cooling Fins for a Transistor Package

(الف) هر یک از مقاومت‌ها را حساب کنید.

(ب) در صورتی که دمای ترانزیستور $T_1 = 80^\circ\text{C}$ باشد، نرخ انتقال حرارت از غلاف چقدر می‌شود؟

حل:

فرضیات زیر برای حل مساله در نظر گرفته می‌شوند: شرایط حالت پایدار، انتقال حرارت ناچیز از سطوح بالایی و پایینی ترانزیستور، رسانش شعاعی یک بعدی از میان غلاف، تابش ناچیز بین سطوح و محیط، خواص ثابت.

$$R_{t,c} = \frac{R''_{t,c}}{2\pi r_1 H} = \frac{10^{-3}}{2\pi(0.002)(0.006)} = 13.3 \text{ K/W}$$

$$R_{t,sleeve} = \frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi H k} = \frac{\ln(3/2)}{2\pi(0.006)200} = 0.054 \text{ K/W}$$

مقاومت گرمایی برای یک پره:

$$R_{t,f} = \frac{\theta_b}{q_f} = \left[(hPkA_c)^{1/2} \frac{\sinh(mL) + \left(\frac{h}{mk}\right) \cosh(mL)}{\cosh(mL) + \left(\frac{h}{mk}\right) \sinh(mL)} \right]^{-1}$$

که به ازای $P = 2(H + t) = 13.4\text{mm} = 0.0134\text{m}$ و $A_c = t \times H = 4.2 \times 10^{-6}\text{m}^2$ خواهیم داشت:

$$m = \sqrt{\frac{hP}{kA_c}} = \sqrt{\frac{25 \times 0.0134}{200 \times 4.2 \times 10^{-6}}} = 20.0\text{m}^{-1}$$

در نتیجه مقاومت گرمایی یک پره چنین می‌شود:

$$R_{t,f} = \left[0.0168 \frac{0.201 + 0.00625 \times 1.020}{1.020 + 0.00625 \times 0.201} \right]^{-1} = 293\text{K/W}$$

از این رو مقاومت گرمایی ۱۲ پره که به فرم موازی قرار گرفته‌اند می‌شود:

$$R_{t,f(12)} = R_{t,f} / 12 = 24.4\text{K/W}$$

مقاومت گرمایی سطح بدون پره ناشی از جابجایی با محیط از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$R_{t,b} = \frac{1}{h(2\pi r_2 - 12t)H} = \frac{1}{25(2\pi \times 0.003 - 12 \times 0.0007) \times 0.006} = 638\text{K/W}$$

مقاومت کل غلاف پره‌دار عبارت است از:

$$\begin{aligned} R_{total} &= R_{t,c} + R_{t,sleeve} + R_{equiv.} \\ &= 13.3 + 0.054 + \left[(24.4)^{-1} + (638)^{-1} \right]^{-1} \\ &= 36.9\text{K/W} \end{aligned}$$

نرخ انتقال گرما از غلاف:

$$q = \frac{T_1 - T_\infty}{R_{total}} = \frac{80 - 20}{36.9} = 1.63\text{W} \quad \triangleleft$$

نکته قابل توجه اینکه، بدون غلاف پره‌دار، مقاومت جابجایی ترانزیستور $R_{trans.} = \frac{1}{hA} = (2\pi r_1 H h)^{-1} = 531\text{K/W}$ خواهد

بود؛ بنابراین استفاده از پره‌ها مزیت است.